

就活生必見!!

車は半導体で出来ている!

～車載半導体の未来と最先端研究者の「やりがい」～

第67回応用物理学会春季学術講演会 シンポジウム

時代は再び
Made in Japan
2020.03.13

安全が最重要の自動運転向け車載半導体には
日本の高品質・高信頼性が欠かせない!

2020年3月13日(金)

10:00～12:10

参加費無料

事前登録不要・応物非会員歓迎!

開催挨拶:

応用物理学会副会長/三菱電機
平野 嘉仁

基調講演

——業界トップが語る——

デンソー/磯部 良彦
「車載半導体の歴史と今後の展開」

SEAJ検査専門委員会委員長/東京精密 高橋 将友
「車の電動化・知能化に向けた車載半導体の責任に応える」

先輩技術者が語る研究開発の現場

——就活、入社、そして仕事のやりがい——

ウシオ電機/植月 一雅
「巨人の肩の上から見える世界」

キャノン/大川 直人
「多様な半導体デバイスと露光装置」

ソニーセミコンダクタソリューションズ/飯田 聡子
「車載イメージセンサと私のチャレンジ」

日立ハイテク/釜地 義人
「半導体プロセス量産技術開発に向けた取り組み」

HORIBAグループ/森山 匠
「大学から企業へ 私の経験談」

キオクシア/長谷川 慧
「海外素粒子実験ポスドクが
半導体産業に転身した経験」

閉会挨拶:

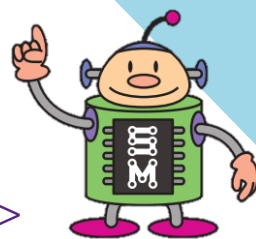
SEAJ専務理事 渡部 潔

主催: 応用物理学会・SEAJ 日本半導体製造装置協会

企画: 応物 界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先: 公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel: 03-3828-7721 Fax: 03-3828-1810 E-mail: meeting@jsap.or.jp



<会場>

上智大学 四谷キャンパス

6号館3階A307会場(第67回応物春季講演会内)

★終了後にランチ懇親会開催★

参加費無料! どなたでもご参加いただけます
講演者に直接話を聞くチャンスですよ!